



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > Mini PCI Express 和 mSATA



总线类型: Mini PCI Express

连接器系统: 板对板

位数: 52

中心线（间距）: .8 mm [.031 in]

堆叠高度: 9.9 mm [.39 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

位数	52
----	----

接触件特性

端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	镀金
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子额定电流（最大值）	.5 A

壳体特性

中心线（间距）	.8 mm[.031 in]
---------	----------------

尺寸

堆叠高度	9.9 mm[.39 in]
------	----------------



使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

总线类型	Mini PCI Express
------	------------------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Out of Scope
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Reflow solder capable to 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Mini PCI Express](#)



该系列中的其他产品 | [OEG 小型继电器 PCF](#)



客户还购买了





TE 产品编号ANT-868-CW-RH-SMA

Antenna 1/4 Wave Short 868MHz SMA



TE 产品编号177537-2

2.5 M.I.S. POST HDR ASSY 2P



TE 产品编号440052-4

2.5MM,HDR,4POS,VERTICAL, CONNECTOR



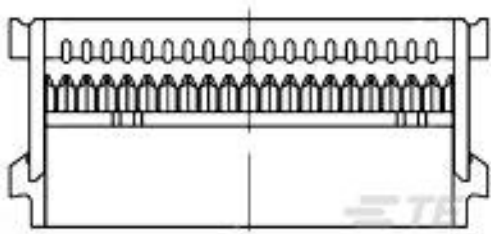
TE 产品编号1625959-3

HB03RE 100M 1% 100PPM



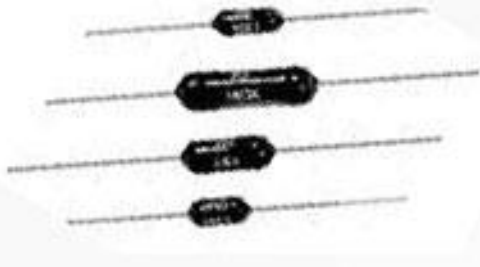
TE 产品编号2-1625959-5

HB03RE 50M 1% 100PPM



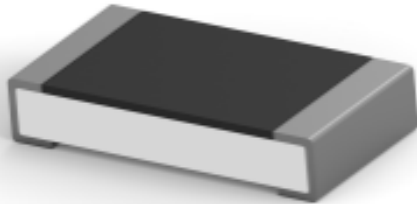
TE 产品编号1-1658526-8

609-3430LF FEM SOCKT,LEAD FREE



TE 产品编号4-1879665-9

H8 39K2 0.1% 15PPM



TE 产品编号6-2176388-9

RQ 1206 51R1 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号2299940-6

ZQSFP+ STACKED REC ASSEMBLY 2X1,H5



TE 产品编号1483352-1

MICRO-MATCH LEAD 08P 100MM

文档

产品图纸

0.8mm Mini PCI-Express 9.9 Height

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1759546-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1759546-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1759546-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



8-1773459-7_EXPRESS_MINI_CARD_AND_DISPLAY_MINI_CARD_SOCKETS_QRG

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本